

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2023 年度第一期中期票据发行情况公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 20 亿元的中期票据。2023 年 8 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN843 号），详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于中期票据获准注册的公告》（编号：临 2023-019）。

2023 年 8 月 29 日，公司发行 2023 年度第一期中期票据（简称：23 金桥开发 MTN001，代码：102382295），本期实际发行金额 14.5 亿元，期限为 3 年，起息日为 2023 年 8 月 29 日，兑付日为 2026 年 8 月 29 日，发行价格为 100 元，票面利率为 2.82%。募集资金已经于 2023 年 8 月 29 日全额到账。

交通银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，上海农村商业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日